

Pressmeddelande

KIOXIA på Mobile World Congress 2024

Presentation på två platser: Hewlett Packard Enterprise monter 3N10 i Hall 3 och mötesrummen för chefer i Hall South Village



Düsseldorf, Tyskland, 22 februari 2024 – [KIOXIA Europe](#) meddelade att man deltar i årets Mobile World Congress i Barcelona från den 26 februari till den 29 februari 2024. KIOXIA kommer att ansluta sig till Hewlett Packard Enterprise (HPE) i monter 3N10 i Hall 3 för att presentera sitt samarbete med den nyligen lanserade^[1] HPE Spaceborne Computer-2 för att genomföra vetenskapliga experiment på den internationella rymdstationen (ISS).

KIOXIA kommer att presentera sitt flashminnesbaserade produktsortiment av Value SAS och NVMe SDD (RM, CM och XG), den robusta flashlagring för HPE:s Spaceborne Computer-2 med Edgeline- och ProLiant-servrar. Flashminnesbaserade SSD-enheter kan klara den tuffa miljön i

yttre rymden eftersom de är mindre känsliga för elektromagnetiska vågor och inte har några rörliga delar, till skillnad från hårddisklagring. SSD-enheter kan leverera snabbare prestanda, energieffektivitet och tillförlitlighet som krävs.

Totalt sett levererade KIOXIA åtta 1 024 gigabyte (GB) NVMe, fyra 960 GB SAS SSD-enheter och fyra SAS SSD-enheter för företag, vardera 30,72 terabyte (TB). Med mer än 130 TB är detta den största mängd datalagring som någonsin har färdats till rymdstationen under ett enda uppdrag.

“Vi ser fram emot att träffa HPE i deras monter 3N10 i Hall 3 på Mobile World Congress”, säger Paul Rowan, Chief Marketing Officer & Vice President på KIOXIA Europe GmbH. “Vi har varit partners med HPE i många år och vårt samarbete sträcker sig till ett brett utbud av HPE-lösningar från mobil till moln och företagsapplikationer.”

Utöver detta samarbete kommer KIOXIA även att visa upp sitt sortiment av Enterprise SDD och Datacenter SDD, med fokus på Enterprise Datacenter Storage Form Factor (EDSFF) E3.S i mötesrummen för chefer i Hall South Village. Dessutom kommer, besökarna att kunna lära sig mer om företagets e-MMC och UFS-lagringslösningar baserade på BiCS FLASH™ 3D-flashminne. Medan e-MMC är idealisk för applikationer som kräver lägre densitet, t.ex. streaming media-enheter, skrivare, bärbara enheter och IoT-enheter, är Universal Flash Storage (UFS) 4.0, en JEDEC-standard, icke-flyktig hanterad flash-enhet, utformad för högpresterande inbyggda applikationer i smarttelefoner, fordonssystem, surfplattor, smarta högtalare och AR/VR-enheter.

Läs mer om KIOXIA [Enterprise](#) och [Datacenter](#).

För ytterligare information om UFS och e-MMC flashminne, gå till: <https://www.kioxia.com/en-jp/business/memory/mlc-nand.html>

#

Noter:

[1] NG-20-raketen med HPE Spaceborne Computer-2 och KIOXIA SSD-enheter sköts upp framgångsrikt i slutet av januari 2024: <https://europe.kioxia.com/en-europe/business/news/2024/20240130-2.html>

Om KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH (tidigare Toshiba Memory Europe GmbH) är det Europabaserade dotterbolaget till KIOXIA Corporation, en världsledande leverantör av flashminne och SSD-enheter. Från uppfinningen av NAND-flashminnet till dagens banbrytande BiCS FLASH™ 3D-flashminne fortsätter KIOXIA att bana väg för innovativa minneslösningar och tjänster som berikar människors liv och vidgar samhällets horisonter. Företagets innovativa BiCS FLASH™ 3D flashminnesteknologi formar framtiden för lagring i applikationer med hög densitet, inklusive avancerade smarttelefoner, datorer, SSD-enheter, fordon och datacenter.

Besök vår [webbplats om KIOXIA](#)

Kontaktuppgifter för publicering:

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Tyskland

Tel: +49 (0)211 368 77-0

E-post: KIE-support@kioxia.com

Kontaktuppgifter för redaktionella förfrågningar:

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 36877 382

E-post: lena1.hoffmann@kioxia.com

Utfärdad av:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel.: +49 (0) 4181 968098-13

E-post: birgit.schoeniger@publitek.com

Webb: www.publitek.com